



シミュレーションデータ(3D CAD データ, SPICE モデル)のダウンロードについて

ルビコン株式会社では、回路設計・シミュレーション用として 3D CAD データと SPICE モデルをご提供します。
各種回路設計にお役立てください。

3D CAD データを用いた CAE 解析(振動解析、熱解析)に必要な各種パラメータ詳細および、SPICE モデルによる回路シミュレーションの詳細については、弊社にお問合せください。

- 1.本データは従来の実装評価に置き換える目的ではなく参考データとして利用し、必ず製品を実装し試験等を行った上で決定してください。
- 2.本データは製品の仕様を保証するものではありません。
- 3.本データは改良のため予告なくデータの変更や削除を行う場合があります。
- 4.本データの使用による損害等について、ルビコン株式会社は明示又は黙示を問わず、一切の責任を負いません。
- 5.本データの著作権はすべてルビコン株式会社に帰属します。本データの再配布および転載は堅くお断り致します。

ルビコン株式会社